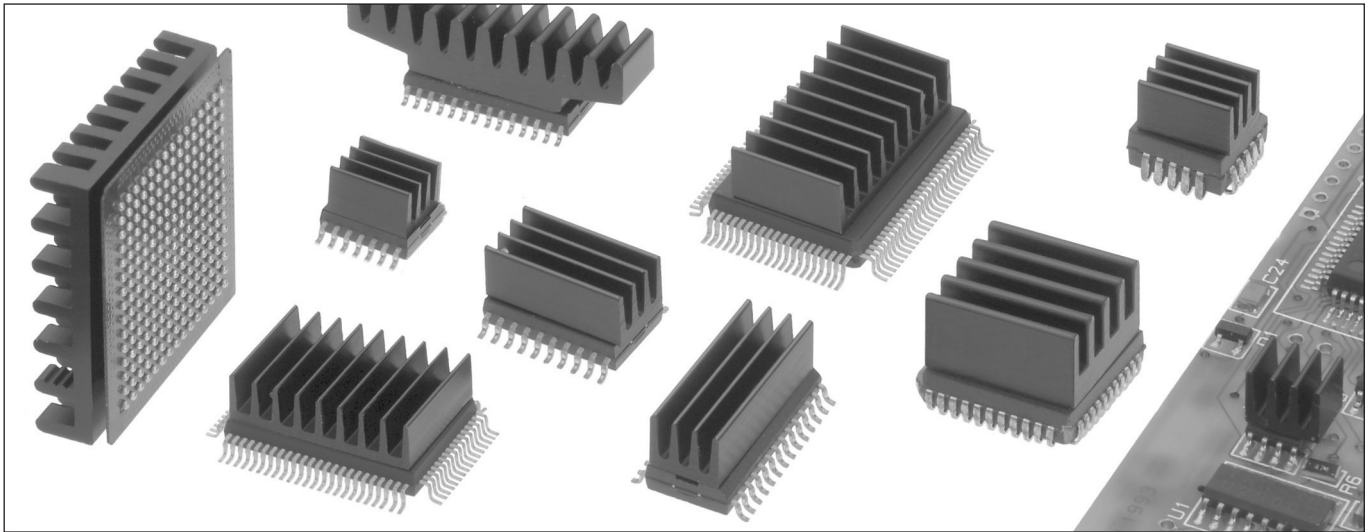


SMD-Kühlkörper

SMD heatsinks

Dissipateurs CMS

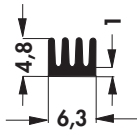
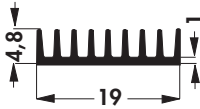
B



- besonders geeignet für SMD-Bauteile
- niedrige Bauform
- reduziertes Gewicht
- effektive Wärmeableitung
- direkt auf das Bauteil aufklebbar
- kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
- spezielle Verpackung, wie gegurtete Rolle, Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage

- particularly suitable for SMD components
- low profile
- reduced weight
- effective heat dissipation
- can be glued directly onto the component
- customer specific versions on request
- special packaging e. g. tape and reel, bar magazin, tray etc. on request

- particulièrement convenables pour composants CMS
- profil plat
- poids réduit
- dissipation efficace
- à coller directement sur le composant
- versions spéciales sur demande
- emballage spécial comme par ex. bande roulée, chargeur, tableau etc. sur demande

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Länge Length Longueur [mm]	R <sub>W</sub> [K/W]	
ICK SMD A 5...	5	123	
ICK SMD A 8...	8	87	
ICK SMD A 10...	10	75	
ICK SMD A 13...	13	63	
ICK SMD A 17...	17	51	
ICK SMD A 22...	22	34	
ICK SMD B 5...	5	56	
ICK SMD B 7...	7	47	
ICK SMD B 10...	10	35	
ICK SMD B 13...	13	29	
ICK SMD B 19...	19	22	

... bitte angeben:  
SA = schwarz eloxiert  
MI = lötbare Oberfläche

... please indicate:  
SA = black anodised  
MI = solderable surface

... veuillez indiquer:  
SA = anodisé noir  
MI = surface soudable